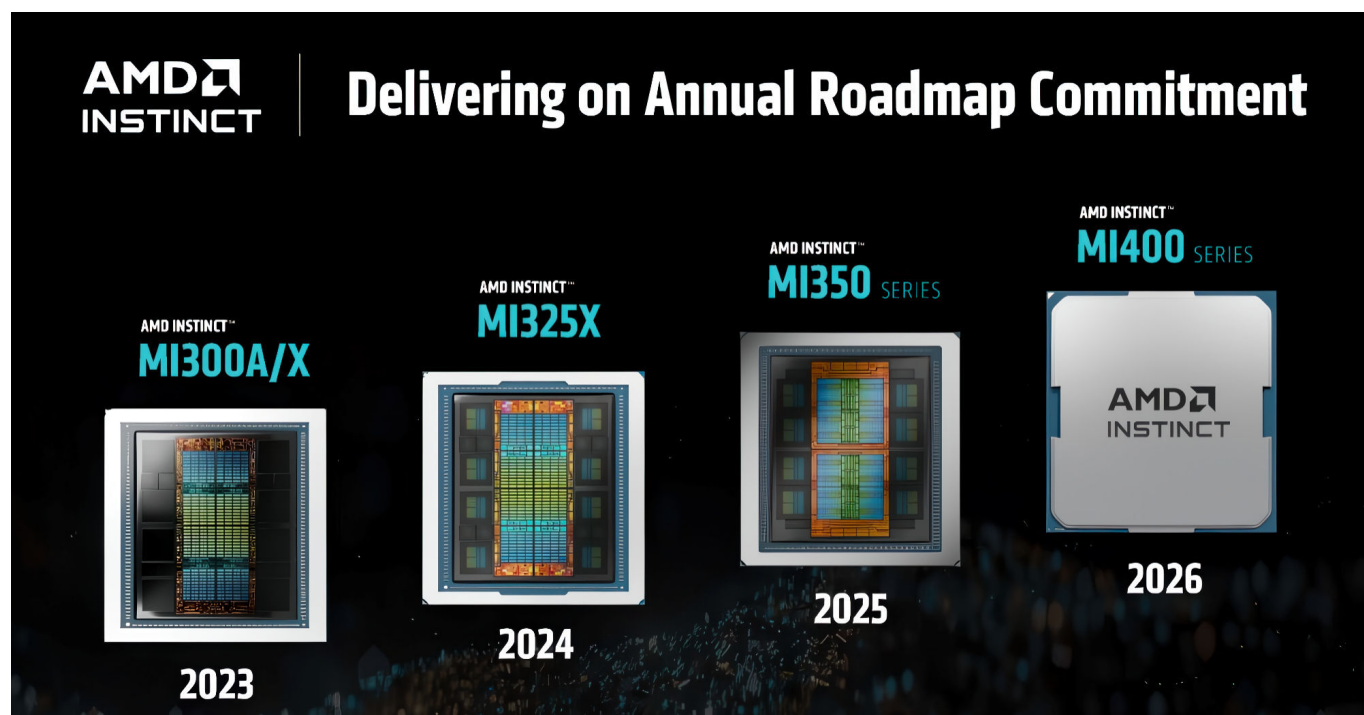


AMD анонсировала новое поколение графических ускорителей для дата-центров — серию Instinct MI350, в которую вошли модели MI350 и MI355X.

Они построены на архитектуре CDNA4 и 3-нм техпроцессе с использованием гибридной компоновки чиплетов от TSMC.

MI355X отличается повышенной тепловой мощностью (до 1400 Вт) и улучшенными характеристиками по сравнению с MI350 (1000 Вт). Оба ускорителя оснащены 256 вычислительными блоками и 288 ГБ памяти HBM3e с пропускной способностью 8 ТБ/с.

Компания также раскрыла планы на 2026 год — тогда выйдет серия MI400, основанная на новой архитектуре CDNA-Next.



VideoCardz.com

MI400 получит рекордные 432 ГБ памяти стандарта HBM4 и увеличенную пропускную способность до 19,6 ТБ/с. Это более чем в два раза превышает показатели текущих флагманов.

MI350 поступит в продажу в III квартале 2025 года. По заявлению AMD, новая серия направлена на ускорение задач ИИ, работы с большими данными и высокопроизводительные вычисления в корпоративной и облачной среде.